

MIXED TECHNOLOGY HEADER

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?MIT

Insulator Material:

Liquid Crystal Polymer

Contact Material:

Phosphor Bronze

Plating:

Au or Sn over

50µ" (1,27 µm) Ni

Operating Temp Range:

-55°C to +125°C

Voltage Rating:

275 VAC

Max Cycles:

100

RoHS Compliant:

Yes

Processing:

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0,10 mm) .004" max (019-057)

Board Stacking:

For applications requiring more than two connectors per board contact ipg@samtec.com

Board Mates:
MIS

Cable Mates:
MICD



- Mixed technology footprint

Integral metal plane for power or ground

76 signal lines per linear inch

Choice of mated heights

Polarized

MIT/MIS 5 mm Stack Height	Type	Rated @ 3dB Insertion Loss*
Single-Ended Signaling	-D	8.5 GHz / 17 Gbps
Differential Pair Signaling	-D	8.5 GHz / 17 Gbps
Differential Pair Signaling	-DP	9.5 GHz / 19 Gbps

*Performance data includes effects of a non-optimized PCB.
Performance data for other stack heights and complete test data available at www.samtec.com?MIT or contact sig@samtec.com

OTHER SOLUTIONS

- Board Spacing Standoffs. See SO Series.

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E11594

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- 11 mm, 16 mm, 18,75 mm and 22 mm stack height
- 30µ" (0,76 µm) Gold
- Differential Pair and "Partitionable" (combine differential & single-ended banks in same connector) available.
- 76, 95, 114 and 133 positions per row
- Edge Mount

Contact Samtec.

*Note: -C Plating passes 10 year MFG testing

Note: Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

MIT — NO. OF POSITIONS PER ROW — LEAD STYLE — PLATING OPTION — D — OTHER OPTION

-019, -038, -057
(38 total positions per bank)

Specify
LEAD
STYLE
from
chart

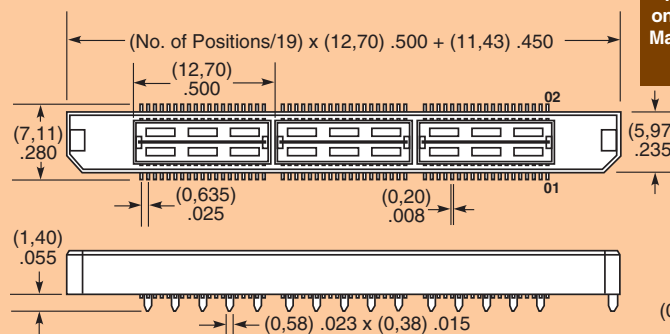
-F
= Gold Flash on Signal Pins and Ground Plane, Matte Tin on tails

-L
= 10µ" (0,25 µm) Gold on Signal Pins and Ground Plane, Matte Tin on tails

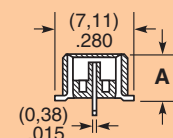
-C*
= Electro-Polished Selective 50µ" (1,27 µm) min Au over 150µ" (3,81 µm) Ni on Signal Pins in contact area, 10µ" (0,25 µm) min Au over 50µ" (1,27 µm) Ni on Ground Plane in contact area, Matte Tin over 50µ" (1,27 µm) min Ni on all solder tails

-K
= (7,00 mm) .275" DIA Polyimide film Pick & Place Pad

-TR
= Tape & Reel



Note: Rugged through-hole ground plane soldered to board (requires paste-over-hole, not press fit) for added retention to PCB.



Stapelhöhe		
LEAD STYLE	A	MATED HEIGHT
-01	(4,27) .168	(5,00) .197
-02	(7,26) .286	(8,00) .315

Processing conditions will affect mated height.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

SAMTEC USA • Tel: +1-800-SAMTEC-9 or +1-812-944-6733 SAMTEC NORTHERN CALIFORNIA • Tel: +1-408-395-5900 SAMTEC SOUTHERN CALIFORNIA • Tel: +1-800-726-8329
 SAMTEC SOUTH AMERICA • Tel: +55 31 3786 3227 SAMTEC UNITED KINGDOM • Tel: +44 01236 739292 SAMTEC GERMANY • Tel: +49 (0) 89 / 89460-0
 SAMTEC FRANCE • Tel: +33 1 60 95 06 60 SAMTEC ITALY • Tel: +39 039 6890337 SAMTEC NORDIC/BALTIC • Tel: +46 8 4477280 SAMTEC BENELUX • Tel: +44 01236 739292
 SAMTEC ISRAEL • Tel: +972 3 7526600 SAMTEC INDIA • Tel: +91 80 3272 1612 SAMTEC ANZ • Tel: +613 9580 0683 SAMTEC SINGAPORE • Tel: +65 6745 5955 SAMTEC JAPAN • Tel: +81 45 475 1385
 SAMTEC SHANGHAI • Tel: +86 21 6083 3766 SAMTEC SHENZHEN • Tel: +86 755 83776780 SAMTEC TAIWAN • Tel: +886 2 2735 6109 SAMTEC HONG KONG • Tel: +852 26904658 SAMTEC KOREA • Tel: +82 31 717 5685



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.